

ZM-R5860N BGA返修台

产品名称	ZM-R5860N BGA返修台
公司名称	深圳市瑞达辉电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:READYSZ(瑞达辉) 型号:RDH-R5860
公司地址	深圳市龙华新区民治街道民治大道牛栏前大厦11楼C1113(办公场所)
联系电话	86-0755-81830240

产品详情

rdh-r5860返修台的主要参数： 电源：ac220v ± 10%50/60hz 功率：max 4800
w 加热器功率：上部温区800 w下部温区1200 w ir温区2700 w 电气选材：plc可编程控制器 + 真彩触摸屏
+ 高精度智能温度控制模块 温度控制：k型热电偶闭环控制 定位方式：v型卡槽pcb定位
pcb尺寸：max 410 × 370 mm min 20 × 20 mm 外形尺寸：l635 × w600 × h560 mm 机器重量：45 kg

rdh-r5860返修台的主要特点： 独立的三温区控温系统 上下温区为热风加热，ir预热区（350 × 260）为红外加热，温度精确控制在 ± 3℃，上下温区均可设置6段升温 and 6段恒温控制，并能存储50组温度曲线，随时可根据不同bga进行调用； 可对bga芯片和pcb板同时进行热风局部加热，同时再辅以大面积的红外发热器对pcb板底部进行加热，能完全避免在返修过程中pcb板的变形；通过选择可单独使用上部温区或下部温区，并自由组合上下发热体能量； ir预热区可依实际要求调整输出功率，可使pcb板受热均匀，不会发生变形； 外置测温接口实现对温度的精密检测，可随时对实际采集bga的温度曲线进行分析和校对； 多功能人性化的操作系统 该机采用台湾触摸屏人机界面，plc控制，选用高精度k型热电偶闭环控制,实时温度曲线在触摸屏内显示，可存储多组用户温度曲线数据；上部温区可手动前后左右方向自由移动，下部温区可手动上下调节； 配有多种不同尺寸合金热风风咀，可360°旋转，易于更换，可根据实际要求量身定制； 配有红点定位功能，可以对pcb板快速定位； 多功能pcb定位支架，可x方向移动，pcb板定位方便快捷，同时适用异性板安装定位； 采用大功率横流风机迅速对pcb板进行冷却，以防pcb板的变形；同时内置真空泵，外置真空吸笔，以方便快捷取拿bga芯片； 该机自带usb端口，可以快速下载温度曲线 优越的安全保护功能焊接或拆焊完毕后具有报警功能，在温度失控情况下，电路能自动断电，拥有双重超温保护功能。温度参数带密码保护，防止任意修改等多项安全保护及防呆功能，具有优越的安全保护功能，确保避免在任何异常状况下返修pcb及元器件损坏及机器自身损毁。

本产品的加工定制是否，品牌是READYSZ(瑞达辉)，型号是RDH-R5860，用途是拆卸焊接，产品别名是BGA返修工作站，规格是635 × 600 × 560mm